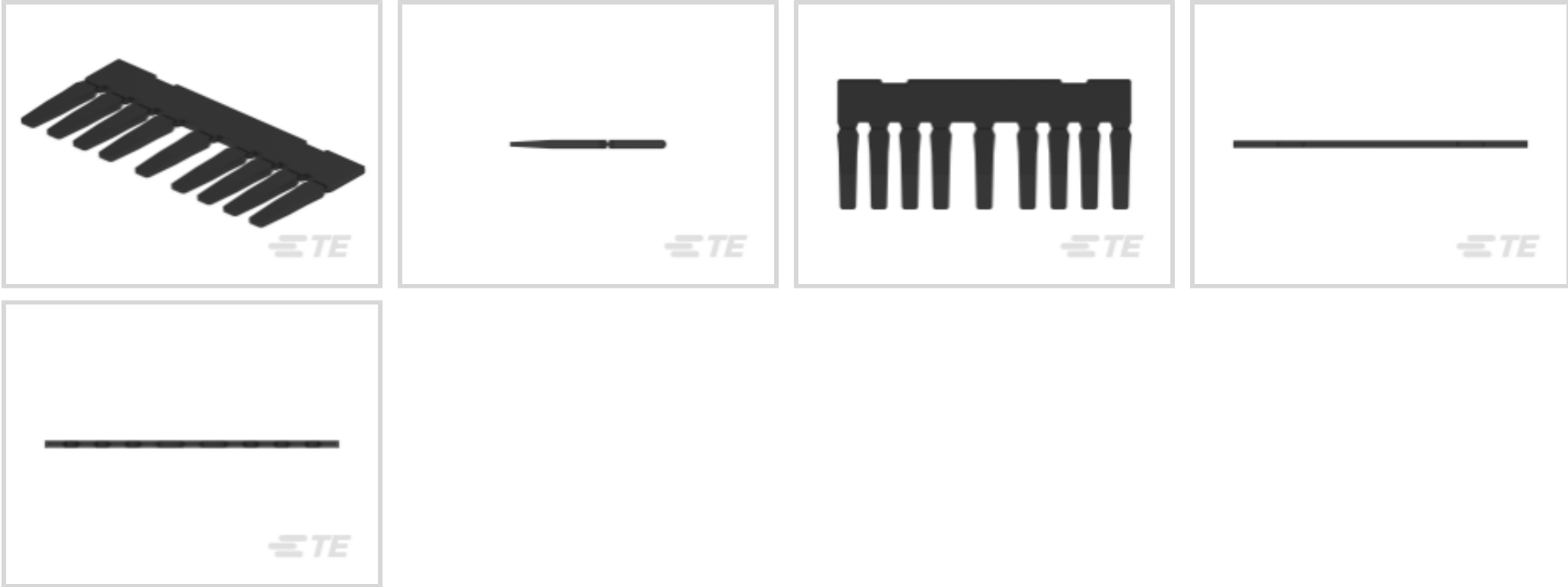




产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号172496-1
[MIC PLUG HSG 9P \(MK II\)](#)

TE 产品编号172498-1
[MIC PLUG HSG 13P \(MK II\)](#)

TE 产品编号HDC34-18
[DUST CAP, 18SZ, PLG, AL, LANYARD, HD30](#)

TE 产品编号CAT-H3930-RC8382
[Receptacle Protective Caps - DEUTSCH HD30](#)

TE 产品编号112264-ZZ
[LOCKWASHER, SIZE 24, HD30](#)

TE 产品编号174397-2
[MIC MK-2 DBL LOCK PLATE 9P](#)

TE 产品编号172497-1
[MIC MARK-2 PLUG HSG 11P](#)

TE 产品编号1-170321-1
[CONTACT CRIMP SNAP IN 22-20](#)

TE 产品编号174399-2
[MIC-MK2 DBL LOCK PLATE 13POS.](#)

文档

产品图纸

MIC MK-2 DBL LOCK PLATE 17P

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_174400-2_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_174400-2_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_174400-2_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



Multi-Interlock Mark II Connector for Wire to Board Termination

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

Mounting Double Lock Plate for MIC-MKII Conn.

英文版本